

鸿利智汇集团股份有限公司

关于关联方归还逾期借款的进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联借款情况概述

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易的议案》。同意公司转让全资子公司广东省金材科技有限公司（原名：“东莞市金材五金有限公司”，以下简称“金材科技”）80%股权及债权。金材科技作为公司全资子公司期间，公司陆续向其提供资金作为日常生产经营使用，截至 2021 年 8 月金材科技向公司借款余额为 19,691.39 万元。2021 年 9 月，公司与金材科技签署了《还款协议》，约定上述欠款由金材科技以分期付款的方式在 2027 年 9 月 30 日还清。

金材科技因处于转型关键期，对流动资金需求较大，导致其未按《还款协议》归还 2025 年 9 月 30 日到期的本金 2,633.20 万元。具体内容详见在巨潮资讯网发布《关于向关联方提供借款逾期的公告》（公告编号：2025-055）。

二、还款进展情况

为保障上市公司及全体股东权益，公司在金材科技发生逾期后，积极与其管理层沟通协商解决方案，持续跟踪其经营与财务状况，加强风险评估，逾期后公司积极催收并向其发送《催款函》，督促其履行还款义务。

近日，公司已收到金材科技归还的部分逾期本金 600 万元。截止公告披露日，剩余未还本金为 7,445.88 万元，逾期应归还本金为 2,033.20 万元。公司将继续密切关注金材科技的生产经营与资金状况，督促其履行还款义务，切实维护公司合法权益。

公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2025年12月2日